

北京赛微电子股份有限公司

关于控股子公司注册资本缴足的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年11月10日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以下简称“赛莱克斯国际”）、当时的全资子公司纳微矽磊国际科技（北京）有限公司（后更名为“赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司”，以下简称“赛莱克斯北京”）与国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）共同签署了《关于纳微矽磊国际科技（北京）有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”，赛莱克斯北京拟新增注册资本199,000万元，其中，赛莱克斯国际拟以现金认缴139,000万元，国家集成电路基金拟以现金认缴60,000万元。该次增资完成后，赛莱克斯国际将持有赛莱克斯北京70%的股权，国家集成电路基金将持有赛莱克斯北京30%的股权。根据《增资协议》，赛莱克斯国际、国家集成电路基金拟分四期向赛莱克斯北京缴付增资价款。具体内容详见公司于2016年11月11日在巨潮资讯网披露的（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-122）。

公司北京8英寸MEMS国际代工线是一项对公司极具重要意义的重点工程，在《增资协议》签署后的期间，由于该建设项目的立项、环评、土地准备、资金准备等的进度以及整体建设进度与原预计情况偏差较大，上述增资价款的实际缴付进度与《增资协议》约定的增资进度有所差异。

2017年6月12日，鉴于《增资协议》约定的增资进度与增资价款实际缴付进度有所差异，经友好协商，赛莱克斯国际、赛莱克斯北京与国家集成电路产业基金共同签署了《关于纳微矽磊国际科技（北京）有限公司之增资协议补充协议》（以下简称“《增资协议补充协议》”），就原《增资协议》中与增资进度相关的条

款进行了调整。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于调整对子公司增资方案涉及关联交易的公告》(公告编号: 2017-083)。

2020 年 9 月, 公司“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”建成通线。

2021 年 2 月 10 日, 公司控股子公司赛莱克斯北京收到来自股东的一笔注册资本款项 12,000 万元。即截至 2021 年 2 月 10 日, 赛莱克斯国际与国家集成电路产业基金在《增资协议》及《增资协议补充协议》中所约定的分别为 139,000 万元、60,000 万元的增资款均已实缴到位, 公司控股子公司赛莱克斯北京的合计 20 亿元注册资本已缴足, 具体情况如下:

单位: 万元

序号	股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	出资比例
1	北京赛莱克斯国际科技有限公司	140,000.00	140,000.00	70.00%
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	60,000.00	60,000.00	30.00%
合计		200,000.00	200,000.00	100.00%

公司“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”是代表着业界领先水平的 MEMS 产业化平台, 该产线一期产能为 1 万片/月, 该部分产能的投产将开始为公司 MEMS 业务提供标准化的规模产能, 与公司瑞典产线进行协同互补, 可进一步满足全球各领域客户对 MEMS 工艺开发及晶圆制造不断增长的需求, 增强公司在 MEMS 领域的全球市场竞争力。公司未来拟进一步对该产线进行扩产及投入。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日